

# 陶瓷测试板 氮化铝芯片镀金图形化 多类型 按图纸定制加工

产品名称	陶瓷测试板 氮化铝芯片镀金图形化 多类型 按图纸定制加工
公司名称	惠州市力道电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	种类:陶瓷覆铜板 绝缘材料:氮化铝
公司地址	惠州大亚湾西区科技创新园科技5号
联系电话	15360040680

## 产品详情

力道是以提供陶瓷电路板专业订制服务为主营业务。满足科研机构 and 设计部门，微电子研究科研院所，大功率光电和热电转换，微波通信生产研发和研发用测试基板的全方位定制加工服务。

产品定制的价格以客服报价为准，网站上标注的价格为参考价，只为方便您的选购。

另外，我们所有的产品图片都是我司实际生产的样板照片，绝对的真实！

订制类型参考：

订制流程：

---

### 订单详解

- 1、客户联系客服或电话咨询范先生（13917382081），客服人员提供订单下载；
- 2、客户按订单内容填写，将订单和cad图纸打包发送到邮箱market@leadao.cn，以公司全名命名（cad图纸会根据要求保密）；
- 3、客服人员向客户咨询基板加工细节问题，双方根据加工难度确定合同报价；
- 4、拍下商品，完成付款；
- 5、加工人员按图纸安排加工，质量检测；

6、出仓快递送货，启动售后服务。

售后服务：

a：自购买之日起七天内，如发现产品品质或制作过程有瑕疵，在未使用并保持货品完整情况下，请沟通销售人员，更换原产品。我们将再次审视产品标准和生产工艺，免费为您重新订制！

b：如有其它新的设计要求、更改原有设计方案，需告知销售人员，重新加工，安排新的采购。

c：对已使用过或损坏的货品，恕不退货。

d：请严格按照产品的使用说明标示的使用环境进行使用，如因人为操作不当导致的产品损坏、报废等，无法退货。

f：可开发票；如需报税，可直接开税票。

金属类型--导电金

~~属金层物理化学性能参数：金层厚度、粗糙度、厚度偏差、可选厚度、导电率、热导系数、电阻率、制成方法、晶体结构、含量、原子序数、主要成分~~

项目	参数	单位	备注
主要成分	金 ( au )		
原子序数	79		
含量	99.9	wt%	
晶体结构	多晶体		
密度	19.3	g/cm3	
颜色	1064.18		
熔点	金黄色		
制成方法	电沉积		
电阻率	> 2.44x10-8	?m	25
热导系数	> 310.0	w/m?k	25

二、软金镀层的机械加工性能参数：

性能	参数	单位	备注
粗糙度ra	3.0	μ m	
厚度偏差	± 10.0	%	
可选厚度	1.0-10.0	μ m	

本产品的加工定制是是，种类是陶瓷覆铜板，绝缘材料是氮化铝，表面工艺是化学金，表面油墨是无，板厚度是0.38（mm），特性是高散热型